

SEMICON Taiwan 2016 國際半導體展 即將隆重登場！

掌握全球最大半導體設備材料市場

【2016年7月19日】由 SEMI (國際半導體產業協會) 所主辦之半導體產業年度盛事—SEMICON Taiwan 2016 國際半導體展，將於 9 月 7 日至 9 日於台北南港展覽館一、四樓隆重舉行，共計 700 家廠商展出超過 1,600 個攤位，預期將吸引超過 4 萬 3 千人次參觀。SEMICON Taiwan 期望連結全球半導體產業鏈，齊力推動全球電子產業未來進展。



台灣半導體產業前景看好，不僅連續六年蟬聯全球最大半導體設備與材料市場，根據最新數據公布，台灣晶圓代工龍頭台積電因受惠行動裝置等消費性產品強勁需求，上修其資本支出達 105 億美元，進而帶動相關設備材料供應鏈。其中半導體晶圓廠設備支出之成長動能可望持續至 2017 年，維持 13% 的成長率，於 2016 年底推升至 360 億美元，並進一步於 2017 年提升至 410 億美元。另一方面，2016 年 4 月所公布的 Material Market Data Subscription (MMDS) 報告指出，拜台灣規模龐大的晶圓代工及先進封測產業，其半導體材料消費總金額也再奪全球之冠，達 94 億美元。

SEMI 台灣區總裁曹世綸表示：「SEMICON Taiwan 國際半導體展今年已經邁入第 21 年，不僅展出規模年年擴大，觀展人數更是屢創新高。藉由精準規劃展覽專區與多元論壇主題，提供給參觀者更宏觀的市場趨勢與產業動態，搭配一系列的產業聯誼活動，讓展覽不僅是展示新產品及新技術，更是凝聚研發力量、促進合作、創造商機的互動交流平台。」

多元主題專區與展示 幫助參觀者宏觀產業趨勢及佈局新興市場

SEMICON Taiwan 今年共規劃 16 大專門展區，其中包括 8 大熱門主題展區，分別為自動光學檢測、化學機械研磨、高科技廠房設施、材料、精密機械、二手設備、智慧製造、以及工業局設備零組件本土化專區；以及 8 大國家/地區專區，分別為海峽兩岸、德國、荷蘭高科技、韓國、日本九州，以及今年新增的日本沖繩、菲律賓及新加坡專區。

逾 20 場國際論壇 邀請重量級講師剖析劃時代議題

與 SEMICON Taiwan 同期舉辦之系統級封測 (SiP) 國際高峰論壇，今年將聚焦於物聯網下，2.5D/3D-IC 技術趨勢及內埋與晶圓級封裝技術之革新與挑戰。此外，SEMICON Taiwan 期間最具代表性的市場資訊論壇—CEO 高峰論壇，今年特別邀請到台積電總經理暨共同執行長劉德音、聯華電子執行長顏博文、科林研發總裁暨執行長 Martin Anstice、日月光營運長吳田玉、東京威力科創總裁暨執行長 Toshiki Kawai 以及愛美科總裁暨執行長 Luc Van den hove 等產業意見領袖，透過精闢的分析與解構，幫助與者開拓前瞻性的思維。在技術趨勢方面，則提供包括半導體材料、高科技產業永續發展、先進封裝技術、創新技術發表、MEMS、高科技廠房設施、半導體智慧製造、先進製程、記憶體科技及 IC 設計產業等多元主題論壇，幫助與會者快速掌握最新國際產業脈動及全球市場動向，有效提升競爭力。

更多資訊請或報名參加 SEMICON Taiwan 2016，請至官方網站 www.semicontaiwan.org。

隨時掌握最新展會資訊，請加入 [SEMICON Taiwan FB 粉絲專頁](#)。

關於 SEMI

SEMI 為全球化的產業協會，致力於促進微電子、平面顯示器及太陽能光電等產業供應鏈的整體發展。會員含括上述產業供應鏈中的製造、設備、材料與服務公司，是改善人類生活品質的核心驅動力。SEMI 的服務項目包括：專業展會規劃、產業標準建立、市場研究調查、會員服務、教育訓練課程等。自 1970 年成立至今，SEMI 不斷致力於協助會員公司快速取得市場資訊、提高獲利率、創造新市場、克服技術挑戰，以及促進會員與其客戶、投資者、供應商、政府及全球產業精英的關係。SEMI 在全球 13 個重要微電子生產基地均設有辦公室，包括新竹、上海、北京、東京、首爾、新加坡、邦加羅爾、布魯塞爾、柏林、格勒諾布爾、莫斯科和聖荷西、華盛頓。更多市場研究與展會訊息請參訪 www.semi.org。

###

新聞聯絡人

廖苡真 Jamie Liao

Email : jliao@semi.org

電話：03.560.1777 分機 201

易葦如 Emmy Yi

Email : eyi@semi.org

電話：03.560.1777 分機 205